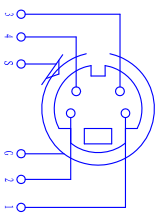


印制电路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
7	底座	1	PP0	—
6	接地片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
5	外导体	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
4	4#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
3	3#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
2	2#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
1	1#接触针	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg

DSW-13
S 端子

AVK 8 3.670.013

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	杨德富	标准化	赵耀武	
校对	于孟贤	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例	共	张	第	张
A		2.5:1	共	1	第	1

钻石电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字